



達能科技公布 2021 年第二季業績報告

2021 年 7 月 29 日，桃園訊 — 達能科技股份有限公司(以下簡稱「達能」或「本公司」，股票代碼：3686)於 7 月 29 日公布經由會計師查核之 2021 年第二季財務報告。

重點摘要

- 2021 年第二季營收為新台幣 61 百萬元，較去年同期大幅增加 225%。
- 稅後淨損新台幣 12 百萬元，每股稅後淨損為新台幣 0.11 元，與去年同期相比虧損明顯減少 35%。
- 非金融借貸之負債比率為 26%，流動比率及速動比率分別 > 130%，整體財務結構穩健。

經營層報告

2021 年第二季由於部分中國多晶矽原料廠商進行產線檢修，另五一長假備貨需求，同時晶片製造商擔憂缺料預期心態及提前備料下，因此第二季矽原料價格持續上揚，使本公司第二季營收相較於去年同期大幅增長 225%。

預估未來市場態勢，觀察矽料市場的生產運行及出貨情況，第二季末由於多晶矽企業陸續完成檢修，矽料市場部份新增產能將於下半年陸續投產，整體矽晶片產能供給量無慮。但因美國公佈對部份新疆矽料產品實行進口禁令，短期內有些許供應壓力，但在 2021 年底投產的多晶矽擴廠產能也將逐步釋放，屆時產業上游材料之供應狀況勢將明顯改善。下半年產業鏈價格的變化，仍有待逐月觀察評估。

達能科技目前仍積極尋找太陽能發電事業領域之策略合作夥伴，希望藉由新的合作機會及未來發展目標，努力朝太陽能電廠開發、興建及維運之業務發展。在推動發電新事業之既定目標下，公司仍努力追求穩健之本業基本營運，同時將積極洽商辦理融資及籌資活動，以作為轉型所需營運資金並強化未來股東結構。

一、損益資訊

單位:新台幣百萬元	Q2'21	Q1'21	Q2'20	QoQ	YoY
營業收入	61	33	19	85%	225%
營業成本	(61)	(41)	(29)	49%	112%
營業毛利	0	(8)	(10)	-102%	-101%
毛利(毛損)率	0%	-24%	-53%	-101%	-100%
營業費用	(10)	(9)	(10)	5%	-7%
營業淨利(損)	(10)	(17)	(20)	-44%	-53%
營業淨利(淨損)率	-16%	-52%	-108%	-70%	-85%
稅前淨利(損)	(12)	(19)	(19)	-37%	-35%
稅前淨利(淨損)率	-20%	-58%	-99%	-66%	-80%
本期綜合(損)益總額	(12)	(19)	(19)	-37%	-35%
綜合(損)益率	-20%	-58%	-99%	-66%	-80%
EPS(NT\$)	(0.11)	(0.17)	(0.16)	-37%	-35%

- 第二季營收較前一季增加 85%，主要係本季市場需求強勁致使售價上揚，因此整體虧損狀況較前一季及去年同期則大幅改善。

二、資產負債

單位:新台幣百萬元	Q2'21	Q1'21	Q2'20	QoQ	YoY
現金及約當現金	156	171	225	-9%	-31%
應收帳款及票據	-	-	-	-	-
存貨	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	562	567	3	-1%	-
短期借款	-	-	-	-	-
長期借款	-	-	-	-	-
負債總額	265	296	310	-10%	-14%
股東權益	754	766	857	-2%	-12%
總資產	1,019	1,062	1,167	-4%	-13%

- 帳列之負債總額皆非金融負債，無實質現金流之負擔。
- 不動產、廠房及設備於第一季起由流動資產轉列為固定資產，故與去年同期差異甚鉅。

三、營運分析

單位：%	Q2'21	Q1'21	Q2'20
營業毛利率	- *	-24% *	-53%
稅後淨利率	-20% *	-58% *	-99%
總資產報酬率	-3%	-2%	-7%
股東權益報酬率	-4%	-2%	-9%
負債比率	26%	28%	27%
流動比率	144%	177%	971%
速動比率	136%	157%	962%

*單季數字

- 第二季營收大幅成長，致使稅後淨利率較上季及去年同期改善很多。
- 本公司第二季負債比率變化不大，流動比率及速動比率亦持續高於 100%，顯示公司目前之財務結構依然維持穩健。

四、現金流量

單位:新台幣百萬元	Q2'21	Q1'21	Q2'20	QoQ	YoY
營業活動淨現金流入(出)	(10)	(21)	(21)	11	11
投資活動之淨現金流出	0	0	(0)	0	0
籌資活動之淨現金流入(出)	(6)	(6)	(6)	0	1
本期現金及約當現金增加(減少)	(15)	(27)	(27)	11	12
期初現金及約當現金餘額	171	198	252	(27)	(81)
期末現金及約當現金餘額	156	171	225	(15)	(69)

- 公司目前營運資金水位，在無金融負債之狀況下，仍維持於低風險之狀態。

聯絡人

發言人: 王振益 副處長

pr@danentech.com

電話：+88634738788

傳真：+88634738368

關於達能：

達能科技股份有限公司於 2007 年 11 月正式成立，為擁有專業技術的太陽能矽晶片製造廠，主要生產太陽能光電產業使用的太陽能高效多晶矽晶片(wafer)以及提供客製化矽晶片產品的專業代工服務。達能科技生產基地位於桃園科技工業園區，目前擁有三座晶片製造廠。經營團隊主要來自於國際級半導體大廠、金融業及太陽能相關產業的專業經理人及技術團隊所組成。截至目前，達能科技高效矽晶片產品已為多數國際級太陽能電池大廠所肯定，未來將持續以優異品質、成本競爭力及客製化服務，繼續為台灣太陽能矽晶片專業製造之領導廠商。